

檔 號：  
保存年限：

## 財團法人中華民國對外貿易發展協會 函

地址：11012臺北市基隆路1段333號6樓  
傳真：02-2757-6653  
承辦人：服務業推廣中心 黃雅娟  
電子郵件：viane@taitra.org.tw  
聯絡電話：02-2725-5200 分機：1963

受文者：台灣區照明燈具輸出同業公會

發文日期：中華民國106年8月17日  
發文字號：外廣字第1063802062號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(106D010592\_106D2008595-01.pdf)

主旨：為協助國內企業、研究機構及法人延攬海外專業人才，經  
濟部委由本會於本(106)年11月1日至8日籌組「2017年臺  
灣赴美攬才團」赴美國延攬優秀人才，邀請貴單位報名參  
團，並請轉知會員廠商踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、經濟部自92年起每年邀請國內有意延攬海外人才之企業、  
研究機構及法人，赴美、加、日及印度等人才群聚城市辦  
理攬才媒合會，10多年來該項攬才團活動已協助企業延攬  
海外人才累計5,755名，成效良好，成為我國最直接海外  
人才職缺媒合之重要管道。
- 二、旨揭攬才團預定於本年11月1日至8日參訪美國矽谷及洛杉  
磯兩城市，舉辦2場企業與人才一對一媒合會及2場產業交  
流說明會。為擴大活動成效，另規劃參訪知名學府及科技  
社團等活動。
- 三、該團之特色與效益如下：  
(一)攬才重點產業除半導體、資通訊、光電、生技醫材、精  
密機械及綠能等製造業外，並涵蓋金融產業及流通等重

燈 明 燈 具 公 會  
收 文 第 1063802062 號  
106年8月18日 寄 午



裝

訂

線

點服務業。

(二)直接與人才接觸：線上職缺與人才履歷事先媒合，現場一對一直接面談，可直接接觸國際間各領域的優秀人才，縮短延攬人才時間，有助提升我國企業及研發機構之國際競爭優勢。

(三)降低海外攬才成本：該團係整合政府跨部會資源，動員政府駐外單位力量，並藉助當地科技團體及僑界的人脈及媒體擴大宣傳。參團廠商僅須負擔出差人員機票及住宿費；當地交通費及媒合會場地費等，均由該委辦計畫支應，有效降低企業或法人海外攬才成本。

(四)增加研發替代役員額：參團廠商若為研發替代役制度之合格用人單位，倘成功延攬海外尚未履行兵役義務之役男服研發替代役者，依內政部規定其員額以一比一方式外加於參團廠商核配員額數，並以「制度貢獻度」之方式，增加員額核配；該項措施係獎勵企業參加政府所舉辦之海外攬才團。

四、檢附旨揭活動DM；線上報名網址為<https://www.ContactTAIWAN.tw/event/2017USA>，請踴躍報名參團並轉知相關企業、會員廠商報名參加。

正本：財團法人工業技術研究院、財團法人資訊工業策進會、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人生物技術開發中心、財團法人醫藥工業技術發展中心、財團法人生技醫療科技政策研究中心、財團法人食品工業發展研究所、財團法人台灣食品產業策進會、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人車輛研究測試中心、財團法人紡織產業綜合研究所、財團法人塑膠工業技術發展中心、財團法人中華民國紡織業拓展會、財團法人光電科技工業協進會、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國資訊軟體協會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國台灣區電子遊戲機協會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會、台灣科學工業園區科學工

業同業公會、社團法人中華民國工商協進會、社團法人國家生技醫療產業策進會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣半導體產業協會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區醫療暨生技器材工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會、台灣國際物流暨供應鏈協會、台灣區照明燈具輸出同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、臺灣製藥工業同業公會、台北市進出口商業同業公會、台北市航空貨運承攬商業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台北市旅行商業同業公會、台北市百貨商業同業公會、台北市汽車代理商業同業公會

副本：經濟部投資業務處

2017-08-18  
10:38:24

## 財團法人中華民國對外貿易發展協會

裝

訂



線



India  
Venezuela  
Vietnam  
Denmark  
Argentina  
Costa Rica  
Philippines  
Germany  
France  
Korea  
Belgium



Columbia  
Andorra  
Indonesia  
Hungary  
Switzerland  
Netherlands  
Malaysia  
Sweden  
Spain  
Italy

# 2017年臺灣赴美攬才團



2017.11.1-11.8



美國矽谷、洛杉磯



- 主辦單位：經濟部投資業務處
- 執行單位：中華民國對外貿易發展協會
- 預定徵集團員家數：10-15家
- 預定徵集之產業：半導體、資通訊、光電、生技醫材、綠能與自動化、新興智慧型產業、物聯網、金融、電子電機、精密機械、軟體開發、數位內容、休閒娛樂等產業或法人機構
- 預估費用(暫定)：機票NT35,000  
飯店住宿雙人房NT30,000(每人)或單人房NT60,000
- 報名截止日期：2017年9月30日，額滿提前截止報名
- 報名網址：<https://www.ContactTAIWAN.tw/event/2017USA>

## 11.1-11.4 矽谷

## 11.5-11.8 洛杉磯

- 11.1 啟程：臺灣 ✈ 舊金山
- 11.2 知名企業參訪
- 11.3 知名學府或科技社團參訪  
產業交流說明會
- 11.4 企業與人才一對一媒合會  
舊金山 ✈ 洛杉磯
- 11.5 企業與人才一對一媒合會
- 11.6 產業交流說明會  
參訪知名學府UC Irvine
- 11.7 返程：洛杉磯 ✈ 臺灣
- 11.8 抵達臺灣